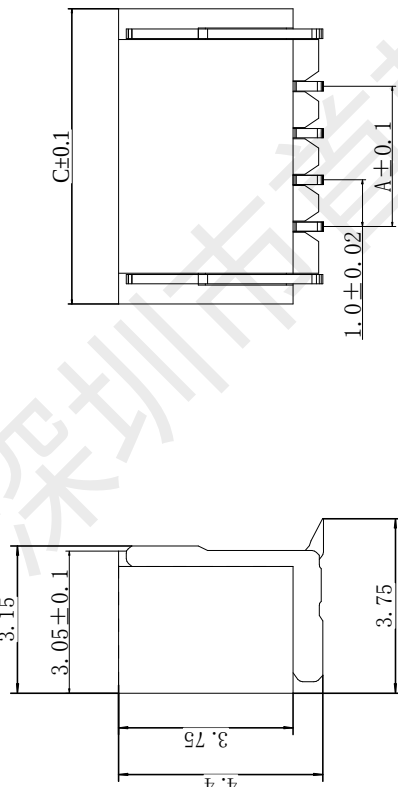
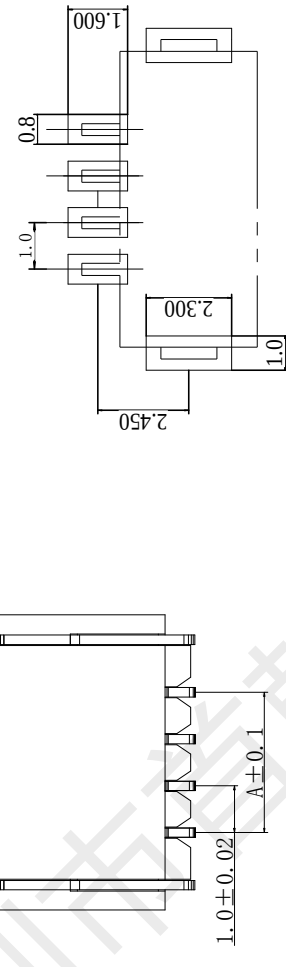
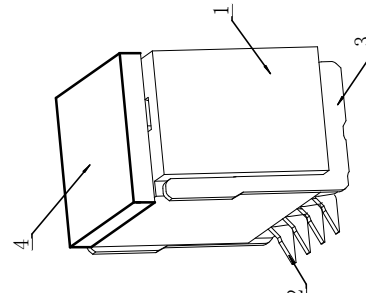


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
A	REV.		EC#		DESCRIPTION		DATE		DRAWN		CHECK		APPROVED	
	1.00				良盛兴		2020-05-22							
B														
C					PCB LAYOUT									
D														
E														
F														
G														
H														
I														

1. 0立式贴片	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
1. 0LT-2P	1. 00mm	3. 50mm	4. 30mm
1. 0LT-3P	2. 00mm	4. 50mm	5. 30mm
1. 0LT-4P	3. 00mm	5. 50mm	6. 30mm
1. 0LT-5P	4. 00mm	6. 50mm	7. 30mm
1. 0LT-6P	5. 00mm	7. 50mm	8. 30mm
1. 0LT-7P	6. 00mm	8. 50mm	9. 30mm
1. 0LT-8P	7. 00mm	9. 50mm	10. 30mm
1. 0LT-9P	8. 00mm	10. 50mm	11. 30mm
1. 0LT-10P	9. 00mm	11. 50mm	12. 30mm
1. 0LT-11P	10. 00mm	12. 50mm	13. 30mm
1. 0LT-12P	11. 00mm	13. 50mm	14. 30mm
1. 0LT-13P	12. 00mm	14. 50mm	15. 30mm
1. 0LT-14P	13. 00mm	15. 50mm	16. 30mm
1. 0LT-15P	14. 00mm	16. 50mm	17. 30mm
1. 0LT-16P	15. 00mm	17. 50mm	18. 30mm
1. 0LT-17P	16. 00mm	18. 50mm	19. 30mm
1. 0LT-18P	17. 00mm	19. 50mm	20. 30mm
1. 0LT-19P	18. 00mm	20. 50mm	21. 30mm
1. 0LT-20P	19. 00mm	21. 50mm	22. 30mm

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm
温度范围: -25℃~85℃
额定电压: 125V AC/DC
额定电流: 1A
接触电阻: ≤0.02Ω
绝缘电阻: ≥100MΩ
耐压: 500V AC/minute

技术要求:
1) 材质: 见附表;
2) 电镀: 见附表;
3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;
4) 端子表面无氧化、电镀无不良现象。

4	Cap	1 PCS	材质:LCP (UL94V-0), 颜色:本色或黑色
3	FITTING NAIL	2 PCS	材质:磷青铜, 电镀:镀亮锡60u"MIN
2	PIN	n PCS	材质:磷青铜, 电镀:镀亮锡60u"MIN
1	Housing	1 PCS	材质:LCP (UL94V-0), 颜色:本色或黑色
NO.	NAME	QTY	DESCRIPTION

**首韩**
SHOUHAN

深圳市首韩科技有限公司

DRAW :	李春风	2020-05-22	TITLE:	SH-1.0-8PLT	
DESIGN:			SERIES:	SH1.0 SERIES	
CHECK:	钟德华	2020-05-22	P/N:		
APPROVED	罗孝金	2020-05-22	REV.	1.00	SCALE N/A
CUSTOMER DRAWING					

GENERAL TOLERANCES					
DIM	TOL	DIM	DEG		
X.		X°.	±3.00°		
X.X	±0.35	X.X°	±2.00°		
X.XX	±0.25	X.XX°	±1.00°		
X.XXX	±0.15	X.XXX°			

DRAW NAME:	针座	
DRAW NO.		
UNIT:	mm	SHEET:
		1/1





深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer:

产品名称 Project:

针座

规格型号 Part No:

SH-1.0-8PLT

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	

1、SCOPE: (适用范围)

1.1 This specification covers production and inspection of Connector.

本规范内容适用于本公司普通系列型条形连接器（针座）产品的生产与检验。

2、USE CONDITION: (使用条件)

2.1 Ambient temperature Range:-25℃~+85℃

环境温度：-25℃~+85℃

2.2 Applicable PC board thickness:0.6~1.2mm

适用 PC 板厚度：0.6~1.2 mm

3、Appearance and Dimension: (外观及尺寸)

3.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, Contact without rust,plating not oxided and not peeled.

产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤；接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象。

3.2 Dimension:According to drawings

外形尺寸：依照附图

3.3 Exchangable:Exchangable with same specification products.

互换性：相同规格应能互换

4、Material:(以图纸为准)

材 料

P/N 零件名称	Type 类 型	Material 材 料	Finish 表面处理	Expiain 说 明
Terminal 端子	Contact 插 簧	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.15mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	RoHS Comp liant
Housing 孔 座	Plastic 塑 壳	Nylon66 UL94V-0	Color:White 颜色：白色	
OpeningWafer 开口针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	
	Plastic 塑 壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色：米色	
Lips Wafer 闭口针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Gold Plating:3~4 μ " m 镀金：3~4 μ " m	
	Plastic 塑 壳	PBT UL94V-0	Color: White 颜色：白色	
Tiepian Wafer 卧贴针座 立贴针座	Contact 插 针	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.30mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	
	Solder tabs 焊护耳	Phosphor bronze 锡青磷铜 厚 0.25mm	Tin Plating:3~4 μ m 镀锡：3~4 μ m	
	Plastic 塑 壳	Nylon46 UL94V-0	Color: Beige 颜色：米色	

5、Electrical Performance:

电气性能

N O . 序号	Ltem 项目	Requirement 技术要求
5.1	Voltage Rated 额定电压	125V AC DC
5.2	Current Rated 额定电流	1A AC DC
5.3	Contact Resistance 接触电阻	$\leq 20\text{ m}\Omega$
5.4	Insulation Resistance 绝缘电阻	$\geq 100\text{M}\Omega$
5.5	Dielectric Strength 耐压	$\geq 500\text{V AC/minute}$

6、Mechanical Performance:

机械性能

N O . 序号	Ltem 项目	Requirement 技术要求
6.1	Male contact Retention force PIN 针固定力	$\geq 15\text{N}$ per pin
6.2	Female contact Retention force 端子固定力	$\geq 15\text{N}$ per pin
6.3	Plug-in force 插入力	$\leq 3\text{N}$ per pin
6.4	Plug-out force 拔出力	$\geq 0.5\text{N}$ per pin

7、Endurance Characteristics:

环境性能

N O . 序号	Ltem 项目	Requirement 技术要求
7.1	Soldering rest 可焊性	Time: $2.5 \pm 0.5\text{S}$ 时间: $2.5 \pm 0.5\text{S}$ Temperature: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度: $250 \pm 5^\circ\text{C}$ Area of Soldering: $\geq 95\%$ 焊锡面积: $\geq 95\%$
7.2	Resistance to soldering Heat 耐焊接热	Time: $5 \pm 1\text{S}$ 时间: $5 \pm 1\text{S}$ Temperature: $250 \pm 5^\circ\text{C}$ 温度: $250 \pm 5^\circ\text{C}$ Appearance: NO Damage 外观: 无损坏

7.3	Heat test 耐热性	Time:96h 时间: 96 小时 Temperature:+85±3℃ 温度: +85±3℃ Appearance:NO Damage 外观: 无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ
7.4	Cold test 耐冷性	Time:48h 时间: 48 小时 Temperature:-25±3℃ 温度: -25±3℃ Appearance:NO Damage 外观: 无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ
7.5	Temperature Cycling 温度循环	Low temperature:-25±3℃ 低温: -25±3℃ High temperature:85±3℃ 高温: 85±3℃ For 5 cycles.test after keeping in Normal Condition for 30 min. 5 次循环后, 放置在正常环境中 30 分钟, 在进行测试 Appearance: NO Damage 外观: 无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20mΩ
7.6	Invariab lenes humidity 恒定湿热	Temperature:60±2℃ 温度: 60±2℃ Relative humidity:90%-96% RH 相对湿度: 90%-96% RH Tim:96h 时间: 96 小时 Appearance:NO Damage 外观: 无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ Insulation Resistance: ≥100MΩ 绝缘电阻: ≥100 MΩ
7.7	Salt Spray 盐雾试验	Salt concentration: 5±1% 浓度: 5±1% Temperature:35±2℃ 温度: 35±2℃ Tim:16±2h 时间: 16±2 小时 After salt is removed by running wafer and A drop is removed ,it is measured. 把试验样品从试验箱顶悬挂下来, 采用浓度 (5±1) %的 氯化钠溶液, 连续雾化 16 小时, 试验后用流动的蒸馏水 轻轻洗去表面沉积物, 在常温常驻湿条件下恢复 1-2 小时, 外观无损伤 Appearance:NO Damage 外观: 无损坏 Contact resistance: ≤20 mΩ 接触电阻: ≤20 mΩ